中信证券股份有限公司
关于富满微电子集团股份有限公司
募投项目结项并将该项目剩余募集资金永久补充流动资金
的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐人”）作为富满微电子集团股份有限公司（以下简称“富满微”、“公司”）2021年度向特定对象发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对富满微募投项目结项并将该项目剩余募集资金永久补充流动资金的核查意见事项进行了核查，核查情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意富满微电子集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3406号）核准，公司本次向特定对象发行A股股票11,732,499股，募集资金总额899,999,998.29元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币9,803,521.23元，公司募集资金净额为890,196,477.06元。

上述募集资金到位情况已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并已于2021年12月7日出具（信会师报字[2021]第ZI10578号）《验资报告》。公司已对募集资金采取了专户存储，相关募集资金已全部存放于募集资金专户，并且公司与存放募集资金的商业银行、保荐人签订了《募集资金三方监管协议》。

二、募集资金投资项目情况

《富满微电子集团股份有限公司2021年创业板向特定对象发行A股股票募集说明书》披露的募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

序号	项目名称	投资总额(万元)	拟使用募集资金投资额(万元)	项目达到预定可使用状态日期
1	5G 射频芯片、LED 芯片及电源管理芯片生产建设项目	56,652.94	50,000.00	2023 年 12 月 31 日
2	研发中心项目	38,973.00	20,000.00	2023 年 12 月 31 日
3	补充流动资金	20,000.00	20,000.00	/
合计		115,625.94	90,000.00	

2023 年 10 月 25 日，公司召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目计划进度的议案》，由于项目建设因市场环境变化及土地建设受地质结构、雨季、台风、安全作业要求等因素影响，同意在不改变“5G 射频芯片、LED 芯片及电源管理芯片生产建设项目”、“研发中心项目”募集资金投资规模及用途的情况下，将“5G 射频芯片、LED 芯片及电源管理芯片生产建设项目”、“研发中心项目”投资截止期由 2023 年 12 月 31 日延期至 2024 年 6 月 30 日。

2024 年 6 月 25 日，公司召开了第四届董事会第二次会议及第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目计划进度的议案》，由于 5G 射频芯片、LED 芯片及电源管理芯片生产建设项目工程建设项目部分已竣工验收，募投项目所涉生产设备仍在陆续采购中。研发中心项目相关内容因项目配套实施条件需与多方协调，以致实施时间延后。鉴于项目实施的实际情况，公司本着谨慎性原则，决定将募投项目的预计可使用状态日期进行延期，原募投项目的用途不变。同意将 5G 射频芯片、LED 芯片及电源管理芯片生产项目、研发中心项目的投资截止期由 2024 年 6 月 30 日延期至 2024 年 12 月 31 日。

2024 年 12 月 30 日，公司召开了第四届董事会第八次会议及第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将该项目剩余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目调整募集资金投资计划进度的议案》，同意公司研发中心项目结项，并将该项目剩余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展；5G 射频芯片、LED 芯片及电源管理芯片生产建设项目建设因市场环境变化，公司投资进度放缓，募投项目所涉生产设备仍在陆续采购中。公司经过谨慎研究，根据公司实际经营情况，决定将募投项目的预计可使用状态日期进行延期，原募投项目的用途不变。同意公司对 5G 射频芯片、LED 芯片及电源管理芯片生产项目的投资截止期由 2024 年 12 月 31 日延

期至 2025 年 9 月 30 日。

截至 2025 年 9 月 29 日，5G 射频芯片、LED 芯片及电源管理芯片生产建设项目募集资金使用情况如下：

项目名称	投资总额（万元）	拟使用募集资金投资额（万元）	累计投入募集资金金额（万元）	募集资金投入进度
5G 射频芯片、LED 芯片及电源管理芯片生产建设项目	56,652.94	50,000.00	50,338.72	100.68%
合计	56,652.94	50,000.00	50,338.72	100.68%

注：募集资金投入进度超 100%，主要由于募集资金结息和现金管理收益所致。

三、本次结项募集资金投资项目使用及结余情况

（一）本次结项募集资金投资项目募集资金使用情况

5G 射频芯片、LED 芯片及电源管理芯片生产项目拟投资募集资金总额为 50,000.00 万元，截至 2025 年 9 月 29 日，该募集资金投资项目累计投入募集资金 50,338.72 万元，剩余尚未使用募集资金 1,073.02 万元（包含利息收入和现金管理投资收益）。

（二）本次结项募集资金投资项目资金结余的主要原因

“5G 射频芯片、LED 芯片及电源管理芯片生产项目”实施过程中，募集资金在存放使用期间产生了一定的现金管理投资收益及利息收入。

（三）本次节余募集资金使用计划

鉴于公司“5G 射频芯片、LED 芯片及电源管理芯片生产项目”已达到预定可使用状态，为进一步提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，公司拟将“5G 射频芯片、LED 芯片及电源管理芯片生产项目”的节余募集资金合计 1,073.02 万元（具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展以及“5G 射频芯片、LED 芯片及电源管理芯片生产项目”尚未支付的合同尾款。本次募集资金专户余额全部转出后，募集资金专户将进行销户处理。

四、本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金对公司的

影响

本次“5G 射频芯片、LED 芯片及电源管理芯片生产项目”结项并将节余募集资金永久补充流动资金，有助于满足公司日常经营对流动资金的需求，可以提高募集资金的使用效率，降低公司的财务成本，符合公司及全体股东的利益，不存在改变募集资金投向的情形。

五、董事会审计委员会、董事会出具的意见

（一）董事会审计委员会意见

2025 年 9 月 25 日，公司召开第四届董事会审计委员会第九次会议，审议通过了《关于募投项目结项并将该项目剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。审计委员会认为，公司关于部分募投项目结项并将该项目剩余募集资金永久补充流动资金的事项是根据行业发展情况和项目实际实施情况作出的审慎决定，符合公司业务发展规划，未改变募投项目的投资方向、实施主体和实施方式，不存在违反法律法规、规范性文件规定的情形，亦不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。因此，同意公司将募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。

（二）董事会审议情况及意见

2025 年 9 月 29 日，公司召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于募投项目结项并将该项目剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将 5G 射频芯片、LED 芯片及电源管理芯片生产项目结项，并将节余募集资金永久补充流动资金。由于本次永久补充流动资金金额高于 500 万元，且低于项目募集资金净额的 10%，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的相关规定，该事项无需提交公司股东会审议。

六、保荐人核查意见

经核查，保荐人认为：公司募投项目结项并将项目剩余募集资金永久补充流动资金事项已经董事会、董事会审计委员会审议通过，无需股东会进一步审议。相关决策和内部审批程序，符合有关法律法规和深圳证券交易所相关规则的规定要求。综上，保荐人

对上述事项无异议。

(以下无正文)

(此页无正文，为《中信证券股份有限公司关于富满微电子集团股份有限公司募
投项目结项并将该项目剩余募集资金永久补充流动资金的核查意见》之签章页)

保荐代表人：

花少军

花少军

刘坚

刘坚

中信证券股份有限公司

2025年 9 月 29 日